



平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年10月31日

上場会社名 トーカロ株式会社 上場取引所 東
コード番号 3433 URL <http://www.tocalo.co.jp/>
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 町垣 和夫
問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長 (氏名) 木村 一郎 (TEL) 078-411-5561
四半期報告書提出予定日 平成24年11月12日 配当支払開始予定日 平成24年12月5日
四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
四半期決算説明会開催の有無 : 有 (証券アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成25年3月期第2四半期の連結業績(平成24年4月1日～平成24年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25年3月期第2四半期	10,767	△1.8	1,709	△11.6	1,737	△13.2	1,068	△10.2
24年3月期第2四半期	10,966	1.0	1,934	2.2	2,001	3.6	1,189	2.3

(注) 包括利益 25年3月期第2四半期 1,095百万円(△3.0%) 24年3月期第2四半期 1,129百万円(△0.4%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
25年3月期第2四半期	70.30	—
24年3月期第2四半期	78.29	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
25年3月期第2四半期	30,160	21,873	70.4
24年3月期	29,998	21,094	68.2

(参考) 自己資本 25年3月期第2四半期 21,238百万円 24年3月期 20,471百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
24年3月期	—	20.00	—	20.00	40.00
25年3月期	—	20.00	—	—	—
25年3月期(予想)	—	—	—	20.00	40.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成25年3月期の連結業績予想(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	21,000	△4.4	2,736	△13.4	2,800	△14.7	1,695	△14.5	111.58

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
新規 — 社(社名) — 、除外 — 社(社名) —

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 有
- ④ 修正再表示 : 無

(注) 第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細は、【添付資料】P.3「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項」会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	25年3月期2Q	15,800,000株	24年3月期	15,800,000株
② 期末自己株式数	25年3月期2Q	600,918株	24年3月期	600,918株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	25年3月期2Q	15,199,082株	24年3月期2Q	15,199,082株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しておりません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】P.3「1. 当四半期決算に関する定性的情報」(3)連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。

当社は、平成24年11月6日に証券アナリスト及び機関投資家向けの四半期決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布する四半期決算補足説明資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

【添付資料】

添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	3
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	3
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	3
会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	6
四半期連結包括利益計算書	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 継続企業の前提に関する注記	9
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	9
4. 補足情報	9
生産、受注及び販売の状況	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間(平成24年4月1日から平成24年9月30日まで、以下「当第2四半期」という)におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要や個人消費の持ち直しにより、緩やかな景気回復傾向にありますが、欧州の財政・金融問題の影響や新興国の景気減速に加え、長引く円高、電力不足懸念など不安要素も多く、依然として厳しい状況のまま推移しております。

このような状況のもと、当社グループは「研究開発主導型企業」として「全天候型経営」を目指し、新たな業界、顧客への積極的な営業活動を展開するとともに、生産の効率化や新しい表面改質技術の開発に取り組んでおります。

当第2四半期における当社グループの連結業績は、売上高が前年同期比1億99百万円(1.8%)減の107億67百万円、営業利益が同2億25百万円(11.6%)減の17億09百万円、経常利益が同2億64百万円(13.2%)減の17億37百万円、四半期純利益が同1億21百万円(10.2%)減の10億68百万円となりました。

なお、この実績値は平成24年5月10日発表の期初予想を上回る結果となっております。詳細につきましては、本日発表の「平成25年3月期第2四半期累計期間の連結業績予想と実績との差異について」をご覧ください。

また、セグメント別の業績は次のとおりであります。

[溶射加工]

半導体・液晶分野向け加工と産業機械分野向け加工が、期初の予想よりは好転したものの、前年同期比では減収となったため、当セグメントの売上高は前年同期比3億92百万円(4.5%)減の83億00百万円、セグメント利益(経常利益)は同95百万円(5.9%)減の15億20百万円となりました。

半導体・液晶分野向け加工では、半導体関連は比較的堅調に推移しましたが、液晶関連の新規需要が顕著に落ち込みました。また、産業機械分野向け加工ではエネルギー関連需要が特に低調でありました。

[その他]

溶射加工以外のセグメントは、ZACコーティング加工を除き増収基調で推移し、その売上高の合計は前年同期比1億93百万円(8.5%)増の24億67百万円となりました。また、セグメント利益(経常利益)につきましては、在外連結子会社の収益性が伸び悩んだこともあり、その合計は前年同期比37百万円(16.4%)減の1億93百万円となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第2四半期連結会計期間末における総資産は301億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億61百万円増加いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少などで流動資産が31百万円減少し、土地の増加などで固定資産が1億93百万円増加したことによるものであります。

一方、当第2四半期連結会計期間末における負債は82億86百万円と前連結会計年度末比6億17百万円減少いたしました。これは主に、設備投資関連の未払金や支払手形の減少などで流動負債が3億07百万円減少し、長期借入金の減少などで固定負債が3億09百万円減少したことによるものであります。

また、当第2四半期連結会計期間末における純資産は218億73百万円と前連結会計年度末比7億79百万円増加いたしました。これは主に、剰余金の配当3億03百万円および四半期純利益10億68百万円による利益剰余金の増加7億64百万円、少数株主持分の増加12百万円、為替の影響による為替換算調整勘定の増加27百万円等によるものであります。この結果、当第2四半期連結会計期間末の自己資本比率は70.4%(前連結会計年度末比2.2ポイントの上昇)となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

今後のわが国経済は、円高の定着、電力不足問題、消費税増税、さらには中国における日本製品の不買運動の広がりなど、景気の先行きへの不透明感が増しております。

当社グループを取り巻く環境も厳しさをみせており、半導体・液晶製造装置関連ではパソコン需要の伸び悩みを受け、大手半導体メーカーにおいては新規設備投資の延期や中止が決まっております。鉄鋼関連も世界景気の低迷と設備過剰による鋼材価格の下落により、非常に厳しい状況へと変化しております。また、回復基調にあった自動車関連もエコカー補助金の終了や中国における日本車の不買運動の影響を受けております。

このような不透明な経済環境の中、業績予想につきましては、当第2四半期では実績値が予想値を上回ったものの、通期に関しましては、平成24年5月10日発表の連結業績予想に変更はありません。今後の情報収集等により、見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示いたします。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第1四半期連結会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当第2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ3,061千円増加しております。

3. 四半期連結財務諸表
(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	8,506,186	8,491,315
受取手形及び売掛金	7,558,264	7,330,798
仕掛品	481,769	549,840
原材料及び貯蔵品	806,747	961,391
その他	624,712	615,132
貸倒引当金	△78,336	△80,849
流動資産合計	17,899,343	17,867,629
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	4,679,571	4,514,512
機械装置及び運搬具（純額）	2,298,305	1,999,129
土地	3,630,442	4,305,978
その他（純額）	566,111	583,021
有形固定資産合計	11,174,431	11,402,642
無形固定資産		
のれん	160,852	146,346
その他	390,375	387,483
無形固定資産合計	551,227	533,829
投資その他の資産		
投資その他の資産	545,872	518,232
貸倒引当金	△172,017	△161,918
投資その他の資産合計	373,855	356,313
固定資産合計	12,099,514	12,292,785
資産合計	29,998,858	30,160,415

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,070,188	3,053,159
短期借入金	503,952	516,430
1年内返済予定の長期借入金	430,800	430,800
未払法人税等	599,447	637,418
賞与引当金	599,461	600,086
その他	1,996,836	1,654,975
流動負債合計	7,200,686	6,892,871
固定負債		
長期借入金	630,700	415,300
退職給付引当金	785,978	736,935
その他	286,815	241,393
固定負債合計	1,703,493	1,393,629
負債合計	8,904,179	8,286,500
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,658,823	2,658,823
資本剰余金	2,293,504	2,293,504
利益剰余金	16,386,073	17,150,631
自己株式	△773,123	△773,123
株主資本合計	20,565,277	21,329,834
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△7,165	△32,038
為替換算調整勘定	△86,994	△59,777
その他の包括利益累計額合計	△94,160	△91,815
少数株主持分	623,561	635,895
純資産合計	21,094,678	21,873,914
負債純資産合計	29,998,858	30,160,415

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 四半期連結損益計算書
 第2四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
売上高	10,966,300	10,767,153
売上原価	7,143,048	7,068,041
売上総利益	3,823,252	3,699,112
販売費及び一般管理費	1,888,477	1,989,380
営業利益	1,934,775	1,709,731
営業外収益		
受取利息及び配当金	5,221	3,755
受取ロイヤリティー	23,847	16,433
受取技術料	38,619	8,199
スクラップ売却益	8,231	15,031
その他	18,504	13,002
営業外収益合計	94,424	56,421
営業外費用		
支払利息	15,382	18,629
支払手数料	4,398	4,560
その他	7,894	5,762
営業外費用合計	27,674	28,952
経常利益	2,001,524	1,737,200
特別損失		
固定資産除売却損	2,473	4,578
ゴルフ会員権評価損	—	2,300
特別損失合計	2,473	6,878
税金等調整前四半期純利益	1,999,050	1,730,321
法人税等	800,182	655,513
少数株主損益調整前四半期純利益	1,198,867	1,074,807
少数株主利益	8,913	6,268
四半期純利益	1,189,954	1,068,538

四半期連結包括利益計算書
第 2 四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第 2 四半期連結累計期間 (自 平成23年 4 月 1 日 至 平成23年 9 月30日)	当第 2 四半期連結累計期間 (自 平成24年 4 月 1 日 至 平成24年 9 月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	1, 198, 867	1, 074, 807
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△41, 348	△24, 872
為替換算調整勘定	△28, 119	45, 166
その他の包括利益合計	△69, 467	20, 293
四半期包括利益	1, 129, 399	1, 095, 100
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1, 121, 743	1, 070, 883
少数株主に係る四半期包括利益	7, 656	24, 216

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	1,999,050	1,730,321
減価償却費	795,953	736,807
のれん償却額	10,345	19,512
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△4,694	△7,586
賞与引当金の増減額 (△は減少)	14,794	625
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△49,253	△49,042
受取利息及び受取配当金	△5,221	△3,755
支払利息	15,382	18,629
固定資産除売却損益 (△は益)	2,473	4,578
ゴルフ会員権評価損	—	2,300
売上債権の増減額 (△は増加)	△480,698	237,576
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△121,902	△222,714
仕入債務の増減額 (△は減少)	488,067	△17,028
未払費用の増減額 (△は減少)	23,544	△126,682
その他	△151,014	6,980
小計	2,536,826	2,330,522
利息及び配当金の受取額	5,211	3,755
利息の支払額	△15,560	△18,846
法人税等の支払額	△1,131,896	△596,571
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,394,580	1,718,859
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△2,650,036	△3,729,566
定期預金の払戻による収入	1,150,017	2,229,550
有形固定資産の取得による支出	△485,113	△1,156,794
有形固定資産の売却による収入	—	6
無形固定資産の取得による支出	△25,481	△1,081
子会社株式の取得による支出	△509,979	—
保険積立金の解約による収入	4,831	2,719
その他	10,411	△5,499
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,505,348	△2,660,664
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	36,102	12,477
長期借入金の返済による支出	△127,534	△215,400
配当金の支払額	△379,530	△303,610
少数株主からの払込みによる収入	322,725	—
少数株主への配当金の支払額	—	△11,882
その他	△60,427	△74,748
財務活動によるキャッシュ・フロー	△208,663	△593,163
現金及び現金同等物に係る換算差額	△13,497	17,682
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△1,332,929	△1,517,285
現金及び現金同等物の期首残高	6,019,573	6,279,035
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,686,643	4,761,749

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

4. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

セグメントの名称	前第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	前年同四半期比	
	生産高(千円)	生産高(千円)	金額(千円)	増減率 (%)
溶射加工				
半導体・液晶製造装置用 部品への加工	3,500,168	3,028,359	△ 471,809	△13.5
産業機械用部品への加工	1,774,043	1,618,260	△ 155,783	△ 8.8
鉄鋼用設備部品への加工	1,355,159	1,391,943	36,783	+ 2.7
その他の溶射加工	2,063,201	2,261,553	198,351	+ 9.6
溶射加工 計	8,692,573	8,300,116	△ 392,457	△ 4.5
T D処理加工	419,608	421,453	1,844	+ 0.4
Z A Cコーティング加工	288,955	191,852	△ 97,102	△33.6
P T A処理加工	217,826	241,566	23,740	+10.9
その他のセグメント	1,347,336	1,612,164	264,827	+19.7
合 計	10,966,300	10,767,153	△ 199,146	△ 1.8

(注) 1 上記の金額は、販売価格(税抜き)によっております。

2 「その他のセグメント」は、連結子会社の合計であります。

② 受注状況

(受注高)

セグメントの名称	前第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	前年同四半期比	
	受注高(千円)	受注高(千円)	金額(千円)	増減率 (%)
溶射加工				
半導体・液晶製造装置用 部品への加工	3,513,504	3,143,530	△ 369,973	△10.5
産業機械用部品への加工	2,017,097	1,553,622	△ 463,475	△23.0
鉄鋼用設備部品への加工	1,366,825	1,452,627	85,802	+ 6.3
その他の溶射加工	2,148,182	2,300,047	151,865	+ 7.1
溶射加工 計	9,045,609	8,449,827	△ 595,781	△ 6.6
T D処理加工	408,586	417,342	8,755	+ 2.1
Z A Cコーティング加工	296,038	217,190	△ 78,848	△26.6
P T A処理加工	277,996	192,360	△ 85,636	△30.8
その他のセグメント	1,580,390	1,630,727	50,337	+ 3.2
合 計	11,608,620	10,907,447	△ 701,173	△ 6.0

- (注) 1 上記の金額は、販売価格(税抜き)によっております。
2 「その他のセグメント」は、連結子会社の合計であります。

(受注残高)

セグメントの名称	前第2四半期 連結会計期間末 (平成23年9月30日)	当第2四半期 連結会計期間末 (平成24年9月30日)	前年同四半期比	
	受注残高(千円)	受注残高(千円)	金額(千円)	増減率 (%)
溶射加工				
半導体・液晶製造装置用 部品への加工	550,024	603,903	53,879	+ 9.8
産業機械用部品への加工	386,357	305,020	△ 81,337	△21.1
鉄鋼用設備部品への加工	444,182	483,604	39,422	+ 8.9
その他の溶射加工	391,593	396,614	5,021	+ 1.3
溶射加工 計	1,772,157	1,789,143	16,985	+ 1.0
T D処理加工	31,051	26,344	△ 4,706	△15.2
Z A Cコーティング加工	53,054	64,060	11,006	+20.7
P T A処理加工	137,180	64,152	△ 73,027	△53.2
その他のセグメント	410,082	443,430	33,347	+ 8.1
合 計	2,403,525	2,387,131	△ 16,394	△ 0.7

- (注) 1 上記の金額は、販売価格(税抜き)によっております。
2 「その他のセグメント」は、連結子会社の合計であります。

③ 販売実績

セグメントの名称	前第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	前年同四半期比	
	販売高(千円)	販売高(千円)	金額(千円)	増減率 (%)
溶射加工				
半導体・液晶製造装置用 部品への加工	3,500,168	3,028,359	△ 471,809	△13.5
産業機械用部品への加工	1,774,043	1,618,260	△ 155,783	△ 8.8
鉄鋼用設備部品への加工	1,355,159	1,391,943	36,783	+ 2.7
その他の溶射加工	2,063,201	2,261,553	198,351	+ 9.6
溶射加工 計	8,692,573	8,300,116	△ 392,457	△ 4.5
T D処理加工	419,608	421,453	1,844	+ 0.4
Z A Cコーティング加工	288,955	191,852	△ 97,102	△33.6
P T A処理加工	217,826	241,566	23,740	+10.9
その他のセグメント	1,347,336	1,612,164	264,827	+19.7
合 計	10,966,300	10,767,153	△ 199,146	△ 1.8

(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2 「その他のセグメント」は、連結子会社の合計であります。

以 上